

吉安满坤科技股份有限公司

2025年5月9日投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00
地点	“价值在线”（www.ir-online.cn）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：洪俊城先生 独立董事：徐艳萍女士 董事会秘书、财务总监：耿久艳女士 证券事务代表：莫琳女士 保荐代表人：马睿先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、尊敬的洪董事长：您好！满坤科技 2024 年度报告业绩应该还是不错，连续几年净利润都很稳健。公司从 2022 年 8 月份上市以来股价截止目前处于破发状态，目前股价与公司业绩完全也不匹配，同时给中小投资者对公司发展远景缺少信心，请问洪董事长在做好上市公司市值管理方面有哪些举措，以便给中小投资者带来投资回报，谢谢。</p> <p>答：投资者您好，公司将积极响应国家市值管理相关政策，继续深耕印刷线路板行业，聚焦核心主业，努力提升经营业绩表现，目前公司三期募投项目逐步爬坡，HDI 产品开始批量生产，满足市场订单需求，同时，公司重点关注产品和技术研发，吸引和培养优秀研发人才，铸造技术壁垒，实现产品结构的逐</p>

步优化；另一方面公司将不断提高信息披露质量，做好投资者关系管理，通过多种方式传递公司价值信息，提升资本市场对公司的认同，为广大投资者创造价值回报。感谢您的关注。

2、公司募投项目进展如何？什么时候完工？未来发展方向是什么？

答：投资者您好，募投项目在 2024 年第四季度实现首期投产，公司产能开始稳步爬坡，2024 年末募集资金使用比例为 42.42%；募投项目将于 2025 年 12 月达到预定可使用状态日期。募投项目主要用于生产高多层和 HDI 等高端 PCB 产品，应用于汽车电子、高端消费电子、工控等领域；募投项目是公司倾力打造的一个“数据集成、自动互联、高效严谨、节能降本”的智能化工厂；其将利用 MES 平台集成大数据库管理，以及通过实施设备自动化集成 EAP 平台、品质管理系统 QMS、智能排程系统 APS、仓库管理系统 WMS、自动 AGV 物流流转等，打造自动化、数字化、智能化的生产线，并促进数据驱动经营与管理能力的提升。随着募投项目投产和数字化工程的逐步落地，公司将进一步完善生产布局，优化现有产品结构，提升产线的数字化、信息化、自动化和智能化水平，提升公司的市场占有率，谢谢。

3、请问公司目前在手订单如何？工厂稼动率多少？

答：投资者您好，公司目前在手订单充足，IPO 募投项目在 2024 年第四季度实现首期投产，公司产能稳步爬坡；公司目前整体稼动率约为 89.5%，谢谢。

4、公司研发投入不断增加，2025 年预计会有哪些研发成果转化成生产力？

答：投资者您好，公司始终高度重视研发投入，不断研制新产品、改进生产工艺、提高生产效率、降低生产成本，研发成果逐步转化为生产力。截至目前，公司 Note book 产品已经拿到项目定点，完成了 EV 测试；高速显卡已经完成样品交付

并测试通过；16 层服务器产品的开发已经完成样品；公司前期在 HDI 技术的研发储备逐步也开始导入成果转化，应用于 LED 显示、触控模组、工控产品等 10 层二阶的 HDI 产品开始批量生产，同时公司也在为三阶 HDI 车载自动驾驶、域控制等产品方面的 HDI 产品做技术开发，三阶 HDI 已经拿到汽车板的项目定点，在配合客户做 EV&DV 测试中。上述新产品的逐步量产将优化公司的产品结构，为公司带来新的盈利增长点，感谢您的关注。

5、高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。

答：投资者您好，2024 年公司实现营业收入约 12.68 亿元，较去年同期增加约 4.17%；实现归属于上市公司股东的净利润约 1.06 亿元，同比下降 2.99%；经营活动产生的现金流量净额约 1.10 亿元；现金分红金额约 6,205 万元。2025 年一季度实现营业收入约 3.41 亿元，较去年同期增加约 43.09%；实现归属于上市公司股东的净利润约 0.28 亿元，同比增加 313.78%；经营活动产生的现金流量净额约 0.36 亿元。具体经营情况请关注公司披露的定期报告，感谢关注。

6、泰国生产基地已取得一定进展，预计何时能正式投产？

答：投资者您好，公司基于业务发展及海外生产基地布局需要，为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，在泰国投资新建设生产基地，总投资额为不超过 7,000 万美元。2024 年，公司已在董事会的授权范围内顺利完成泰国公司的设立登记、国内备案登记、土地购买、增资等事宜，并收到泰国投资促进委员会（BOI）颁发的《投资优惠证书》（证书编号：68-0101-2-00-1-0），泰国公司自经营产生收益之日起享受 8 年免征企业所得税优惠政策，目前公司正在积极推进泰国工厂的基建筹备工作，预计 2027 年能正式投产。具体以实际建设投产时间为准，敬请关注公司披露的进展公告。

7、高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。

答：投资者您好，按照公司股权激励设置的指标，2025年营业收入增长基准值90%，即19.79亿元，目标值120%，即22.92亿元。围绕此目标，公司从智能制造计划、产品研发计划、市场开发计划、人才发展计划4个方面积极努力。公司三期募投项目逐步爬坡，HDI产品开始批量生产，满足市场订单需求，同时，公司重点关注产品和技术研发，吸引和培养优秀研发人才，铸造技术壁垒，实现产品结构的逐步优化。具体内容请关注公司披露的2024年年度报告，谢谢。

8、公司在环保方面投入较大，随着环保标准日益严格，未来环保投入对公司成本和业绩的影响会有多大？

答：投资者您好，2024年公司及子公司环境治理和保护的投入合计1,381.39万元。公司坚持可持续发展战略，已经建立全面的环境管理体系，确保废水、废气、废弃物等污染物排放达标，通过工艺优化和节能改造等措施，有效降低各项资源消耗。未来，我们仍将积极响应国家“碳达峰”与“碳中和”政策，减少生产及运营活动中温室气体的排放，持续推动环境的可持续发展。感谢关注。

9、高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。

答：投资者您好，根据Prismark2024年第四季度报告预计，2024-2029年全球PCB产业产值预计年复合增长率为5.2%，其中中国大陆2024-2029年PCB产值预计年复合增长率为4.3%，中国大陆仍将是领先的PCB生产基地；从中长期来看，2024-2029年增速较快的产品主要是18层及以上的高多层板、封装基板、HDI板，其复合增速分别为15.7%、7.4%、6.4%，其中HDI技术已被广泛应用于汽车、卫星通信、AI服务器、光通信和数字模块等领域，HDI板将持续保持相对较高的增

长。行业内其他企业的业绩表现，请查阅各企业的定期报告。谢谢。

10、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。

答：投资者您好，根据 Prismark2024 年第四季度报告预计，2024-2029 年全球 PCB 产业产值预计年复合增长率为 5.2%，其中中国大陆 2024-2029 年 PCB 产值预计年复合增长率为 4.3%，中国大陆仍将是领先的 PCB 生产基地；从中长期来看，2024-2029 年增速较快的产品主要是 18 层及以上的高多层板、封装基板、HDI 板，其复合增速分别为 15.7%、7.4%、6.4%，其中 HDI 技术已被广泛应用于汽车、卫星通信、AI 服务器、光通信和数字模块等领域，HDI 板将持续保持相对较高的增长。

11、公司在国际市场的业务占比相对稳定，未来打算如何进一步拓展海外市场？关税战对贵司今年业绩可有影响？

答：投资者您好，2024 年公司实现营业收入约 12.68 亿元，境外业务收入占比为 17.59%。公司直接出口美国业务占比较低，约 1.76%，关税战对公司经营影响比较小。公司高度关注国际贸易环境及相关政策的变化，并与客户保持密切沟通；同时，公司将充分发挥海外生产基地布局的优势，并加大对其他国家和地区的市场开拓力度，以减少外部因素对生产经营的影响。感谢您的关注。

12、公司的股权激励计划对员工的激励效果如何？

答：投资者您好，公司的股权激励计划主要是为了配合募投项目的经营业绩实现，2024 年 10 月募投项目开始部分验收投产，随着产能爬坡，2025 年一季度业绩有了较好的表现。股权激励计划帮助公司吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

	<p>13、请问公司最近是否有机构去调研，如果有会公布调研报告吗？</p> <p>答：您好，公司于 2025 年 4 月 29 日披露了 2025 年第一季度报告。2025 年 5 月会陆续安排业绩说明会和参加辖区内的投资者接待活动，也会积极和各机构保持交流。谢谢。</p> <p>本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 5 月 9 日